

证券代码：301338

证券简称：凯格精机

东莞市凯格精机股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>                    电话会议                    </u>
参与单位名称及人员姓名	国海证券、金鹰基金、生命资产、国泰君安证券、嘉强私募基金、珠海忤合资产、雪球王（佛山）投资咨询、盛世纪投资、霈泽资产管理（横琴）、珠海聚隆、广东汇创、昆辰私募、富存投资、华迪投资、永暨私募、鑫铖家族、宏商资本、龙盈资产、南粤澳德股权投资、金羊私募、毅鑫资产、殷实（广州）私募、山谷家族、惠丰资产、弘臻私募、致盈商务、金鉴资产、君之健投资、招商证券、中欧基金、中海基金、申万宏源证券、高铂投资、涵松基金、冠达箐话私募、中财招商、赛硕基金、小忠资本、融脉资产、国联证券
时间	2023年02月28日 10:00-12:00 2023年02月28日 16:00-17:30 2023年03月01日 10:00-11:30 2023年03月02日 10:00-12:00 2023年03月02日 15:00-16:30 2023年03月03日 09:00-09:30
地点	公司会议室现场会议、电话会议
上市公司接待	董秘邱靖琳、证券部刘丹

人员姓名	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司基本情况介绍：</p> <p>董秘邱靖琳女士详细介绍了公司发展的主营业务、技术优势和研发创新情况。</p> <p>公司与调研人员就以下问题进行了探讨：</p> <p><b>问题 1：公司未来的产品布局在哪些方面？</b></p> <p>回答：公司将继续聚焦于自动化精密装备的研发，持续提升设备技术和工艺能力，未来产品将继续在半导体封装环节、Mini LED/Micro LED 封测环节及电子装联相关环节持续投入研发。</p> <p><b>问题 2：公司锡膏印刷机未来在哪些应用领域的增长会比较快？</b></p> <p>回答：公司锡膏印刷机在智能穿戴（手表、手环、耳机）、智能家居、AR/VR、服务器、汽车电子、新能源等新兴应用领域的需求增长加快。</p> <p><b>问题 3：海外市场的订单情况？如何开拓海外的市场？</b></p> <p>回答：根据已披露三季度数据显示，公司外销收入比例增长；公司在新加坡设有子公司，在墨西哥、越南、印度设有办事处，东京重工（JUKI）、JTU 是我们海外经销商，主要通过新加坡子公司和海外经销商负责海外市场的开拓、技术支持和售后服务。</p> <p><b>问题 4：公司半导体相关产品研发进展如何？</b></p> <p>回答：目前公司半导体封装设备有：</p> <p>1、全自动晶圆级印刷植球整线-GFC200A，为 4/6/8/12 英寸晶圆提供印刷、植球整线一体化方案，200um 级球径漏球率</p>

	<p>≤0.02%，满足晶圆级预植锡/Flux+植球的整线工艺；</p> <p>2、半导体高精度固晶机 GD200 系列，支持 6 寸/8 寸/12 寸 Wafer 尺寸，设备贴装精度±10um、贴装角度±1°，应用领域集成电路、消费电子、通信系统、封装器件应用等领域；</p> <p>3、全自动高速点胶机 D-Semi，百级无尘/防静电设计，高精度吸附/加热一体化平台，多段独立运输系统，红外线温度监控；</p> <p><b>问题 5：半导体产品的订单如何？</b></p> <p>回答：目前已有小批量出货。</p> <p><b>问题 6：公司设备能应用在新能源汽车的哪些环节？</b></p> <p>回答：公司的锡膏印刷设备、点胶设备、柔性自动化设备都能应用于新能源汽车行业，主要应用在汽车电子、车机芯片、电池保护板、车载显示、车载摄像头、车载电控控制模块、车载 PCBA 底部在线分板等生产制造环节。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 3 月 6 日